

铜钼铜CMC合金片钼铜合金电子封装热沉芯片价格

产品名称	铜钼铜CMC合金片钼铜合金电子封装热沉芯片价格
公司名称	陕西欣龙金属机电有限公司
价格	420.00/kg
规格参数	牌号:1:1:1 /Mo-66%Cu 牌号:1:2:1 /Mo-50%Cu 牌号:1:3:1 /Mo-40%Cu
公司地址	中国 陕西 西安市 西安市经济开发区
联系电话	029-82127495 13991390727

产品详情

专业提供各类稀贵金属材料，电子封装热沉片，钨钼材料，电子封装热沉铜/钼/铜CMC合金片定制加工 CMC钼铜合金热沉片

公司网站: <http://www.sxxljs.com>

联系电话：029-82127495

联系人：赵女士

邮箱：1961326387@qq.com

[陕西欣龙金属机电有限公司](#) 主要经营业务涉及航空、航天、电子、核工业、船舶工业、兵器、光电、石化、燃气等行业相关的专用材料及设备的供应合作领域。成立多年来，以诚实守信的经营理念服务社会，赢得了广大客户的好评。并取得了良好的业绩。公司主要经营项目为：精密合金、高温合金、钛合金、难熔及稀贵金属、特殊不锈钢材料及特殊用途合金的开发与研制。并代理美国wall colmonoy的镍基钎料及经销国内各类钎料（是美国wall colmonoy公司在中国西北区域的代理商）。

我们一直遵循和倡导迅捷、优质的服务精神。近十年来，公司切实而有效地为客户解决了军工及民用产品生产和研发过程中高、精、尖材料需求所存在的急、偏、少等实际困难。

我公司是专业生产和经营精密合金、高温合金、特殊钢、稀贵金属、难熔金属等方面金属材料的一般纳税人企业。依托于西安相关的生产企业，科研院所雄厚的技术实力和装备优势。充分考虑到此类产品需求少，品种多的特点，为您提供最贴切的服务。同时还为使用单位研制和开发新材料，解决各类疑难材料。

WCu15	W-15% Cu	16.8 ± 0.4	7.2	160
WCu20	W-20% Cu	15.6 ± 0.4	8.5	180
Cu/Mo-30Cu/Cu (CPC)	1:4:1 / Mo-52%Cu	9.4 ± 0.2	7.2-9	340 (平面)
				300 (厚度)
Cu/Mo/Cu (CMC)	1:1:1 / Mo-66%Cu	9.3 ± 0.2	8.8	305 (平面)
				250 (厚度)
Cu/Mo/Cu (CMC)	1:2:1 / Mo-50%Cu	9.54 ± 0.2		

Cu/Mo/Cu (CMC)	1:3:1 / Mo-40%Cu	9.66 ± 0.2	6.8	244 (平面)
				190 (厚度)
Cu/Mo/Cu (CMC)	1:4:1 / Mo-33%Cu	9.75 ± 0.2	6.0	220 (平面)
				180 (厚度)
无氧铜TU1		8.93	17.7	391

7.8

260 (平面)

210 (厚度)